

第33回木質ボード部会シンポジウム開催のお知らせ

日 程：令和7年(2025年)8月6日(水)

場 所：京都大学東京オフィス

(東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10階大会議室A・B)
オンライン同時配信 (Zoomウェビナー)

主 催：(公社)日本木材加工技術協会 (登録番号 T4-0100-0501-7349) 木質ボード部会

共 催：日本繊維板工業会

プログラム：(いずれも仮題。都合により内容や順番が変更になる場合があります)

13:00~13:10 木質ボード部会大会

13:15~13:55 海外情報：**ドイツの2大展示会、インターツムおよび
リグナ・ハノーバーに見るボード関連の情報**

技術アドバイザー：高橋 富雄 氏

14:00~14:40 行政関係：**建築物LCAの動向と建材EPD等の取組**

(一社)日本建材・住宅設備産業協会 専務理事：寺家 克昌 氏

14:45~15:25 研究情報：**AI技術による木質材料の開発と品質管理の新しい可能性**

京都大学生存圏研究所 循環材料創成分野：陳 碩也 氏

15:30~16:10 技術情報：**木質ボード用接着剤のサステナブル化の取組み**

MGCウッドケム㈱ 営業本部 化成品東京営業グループ長：徳満 知 氏

16:15~16:55 技術情報：**アブラヤシ廃材を原料に使用した木質ボード**

パナソニックハウジングソリューションズ㈱ R&Dセンター：永井 雅也 氏

16:55~17:00 総括・閉会

木質ボード部会長・京都大学教授：梅村 研二 氏

(講演サマリーのURL)



サマリー

参加申込 専用WEBサイト (<https://jfpma.jp/entry/>)

からお申込みのうえ、参加費をお振込みください

申込締切およびリアル会場定員 令和7年(2025年) **7月31日(木) 17:00**

40名 (定員に達した場合、リアル会場参加は締め切り致します)

(申込URLのQRコード)



参加費 8,800 円/人 (内消費税10% 800円) **※会場参加・Zoom参加とも同額**

振込先：**みずほ銀行 八重洲口支店 普通 2406733 木質ボード部会**

令和7年(2025年) **7月31日(木)** までにお振込ください。

お振込名義は参加登録名にてお振込みをお願いします。登録名が異なる場合は
入金の確認ができないことがありますので、予めご一報ください。

なお返金対応は致しかねます。

〇お申込み者へのご連絡：

開催日1週間前の頃に、参加票またはZoomのURLと予稿集のダウンロードURLをお送りします。

〇お問合せ：日本繊維板工業会 シンポジウム事務局 jfpma@jfpma.sakura.ne.jp

尚、会場参加者有志により閉会後の懇親会を別途に企画します。

会場参加お申込み頂いた方に、懇親会幹事から懇親会開催についてご連絡する予定です。